

## OptiMOS<sup>®</sup>-P Small-Signal-Transistor Feature

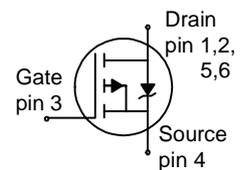
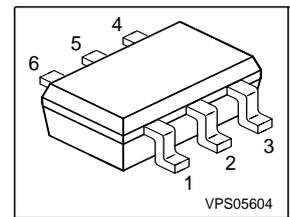
- P-Channel
- Enhancement mode
- Super Logic Level (2.5 V rated)
- 150°C operating temperature
- Avalanche rated
- dv/dt rated
- Pb-free lead plating; RoHS compliant
- Qualified according to AEC Q101
- Halogen-free according to IEC61249-2-21



### Product Summary

$V_{DS}$	-20	V
$R_{DS(on)}$	175	m $\Omega$
$I_D$	-1.5	A

PG-SOT-363



Type	Package	Tape and Reel inf	Marking
BSV 236SP	PG-SOT-363	H6327:3000pcs/r.	X2s

### Maximum Ratings, at $T_j = 25^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified

Parameter	Symbol	Value	Unit
Continuous drain current	$I_D$		A
$T_A=25^\circ\text{C}$		-1.5	
$T_A=70^\circ\text{C}$		-1.2	
Pulsed drain current	$I_D \text{ puls}$	-6	
$T_A=25^\circ\text{C}$			
Avalanche energy, single pulse	$E_{AS}$	9.5	mJ
$I_D=-1.5\text{ A}$ , $V_{DD}=-10\text{V}$ , $R_{GS}=25\Omega$			
Reverse diode dv/dt	dv/dt	-6	kV/ $\mu\text{s}$
$I_S=-1.5\text{A}$ , $V_{DS}=-16\text{V}$ , $di/dt=200\text{A}/\mu\text{s}$ , $T_{jmax}=150^\circ\text{C}$			
Gate source voltage	$V_{GS}$	$\pm 12$	V
Power dissipation	$P_{tot}$	0.56	W
$T_A=25^\circ\text{C}$			
Operating and storage temperature	$T_j, T_{stg}$	-55... +150	$^\circ\text{C}$
IEC climatic category; DIN IEC 68-1		55/150/56	

**Thermal Characteristics**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>Characteristics</b>					
Thermal resistance, junction - soldering point	$R_{thJS}$	-	-	90	K/W
SMD version, device on PCB:	$R_{thJA}$				
@ min. footprint		-	-	220	
@ 6 cm <sup>2</sup> cooling area <sup>1)</sup>		-	-	110	

**Electrical Characteristics, at  $T_j = 25\text{ }^\circ\text{C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Values			Unit
		min.	typ.	max.	
<b>Static Characteristics</b>					
Drain-source breakdown voltage $V_{GS}=0, I_D=-250\mu\text{A}$	$V_{(BR)DSS}$	-20	-	-	V
Gate threshold voltage, $V_{GS} = V_{DS}$ $I_D=-8\mu\text{A}$	$V_{GS(th)}$	-0.6	-0.9	-1.2	
Zero gate voltage drain current $V_{DS}=-20\text{V}, V_{GS}=0, T_j=25^\circ\text{C}$ $V_{DS}=-20\text{V}, V_{GS}=0, T_j=150^\circ\text{C}$	$I_{DSS}$	-	-0.1	-1	$\mu\text{A}$
Gate-source leakage current $V_{GS}=-12\text{V}, V_{DS}=0$	$I_{GSS}$	-	-10	-100	
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=-2.5\text{V}, I_D=-0.8\text{A}$	$R_{DS(on)}$	-	193	285	$\text{m}\Omega$
Drain-source on-state resistance $V_{GS}=-4.5, I_D=-1.5\text{A}$	$R_{DS(on)}$	-	131	175	

<sup>1)</sup> Device on 40mm\*40mm\*1.5mm epoxy PCB FR4 with 6cm<sup>2</sup> (one layer, 70  $\mu\text{m}$  thick) copper area for drain connection. PCB is vertical without blown air;  $t \leq 10$  sec.

**Electrical Characteristics, at  $T_j = 25\text{ °C}$ , unless otherwise specified**

Parameter	Symbol	Conditions	Values			Unit
			min.	typ.	max.	

**Dynamic Characteristics**

Transconductance	$g_{fs}$	$ V_{DS}  \geq 2 *  I_D  * R_{DS(on)max}$ $I_D = -1.2A$	2.2	4.4	-	S
Input capacitance	$C_{iss}$	$V_{GS} = 0, V_{DS} = -15V,$ $f = 1MHz$	-	228	-	pF
Output capacitance	$C_{oss}$		-	92	-	
Reverse transfer capacitance	$C_{rss}$		-	75	-	
Turn-on delay time	$t_{d(on)}$	$V_{DD} = -10V, V_{GS} = -4.5V,$ $I_D = -1A, R_G = 6\Omega$	-	5.7	8.5	ns
Rise time	$t_r$		-	8.5	12.7	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		-	14.1	21.1	
Fall time	$t_f$		-	12.2	18.3	

**Gate Charge Characteristics**

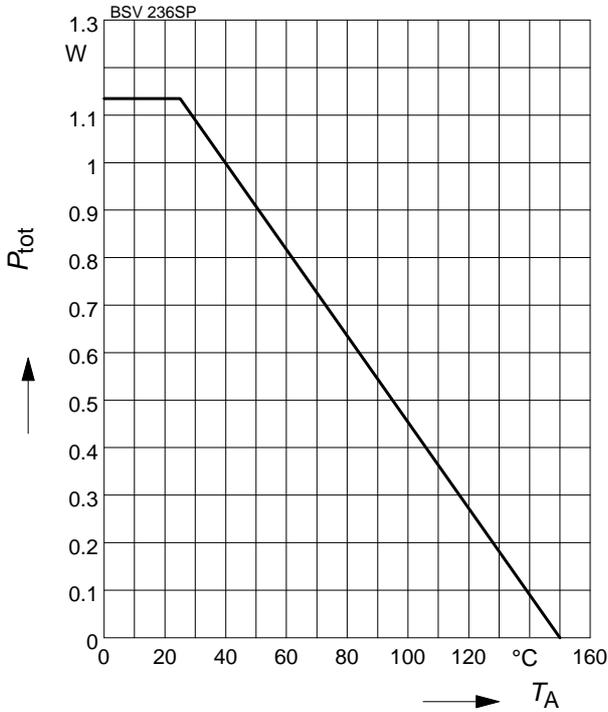
Gate to source charge	$Q_{gs}$	$V_{DD} = -10V, I_D = -1.5A$	-	-0.4	-0.6	nC
Gate to drain charge	$Q_{gd}$		-	-1.8	-2.7	
Gate charge total	$Q_g$	$V_{DD} = -10V, I_D = -1.5A,$ $V_{GS} = 0 \text{ to } -4.5V$	-	-3.8	-5.7	
Gate plateau voltage	$V_{(plateau)}$	$V_{DD} = -10V, I_D = -1.5A$	-	-1.6	-	V

**Reverse Diode**

Inverse diode continuous forward current	$I_S$	$T_A = 25\text{ °C}$	-	-	-0.11	A
Inverse diode direct current, pulsed	$I_{SM}$		-	-	-6	
Inverse diode forward voltage	$V_{SD}$	$V_{GS} = 0,  I_F  =  I_D $	-	0.88	1.3	V
Reverse recovery time	$t_{rr}$	$V_R = -10V,  I_F  =  I_D ,$ $di_F/dt = 100A/\mu s$	-	16.4	20.5	ns
Reverse recovery charge	$Q_{rr}$		-	3.4	4.3	

### 1 Power dissipation

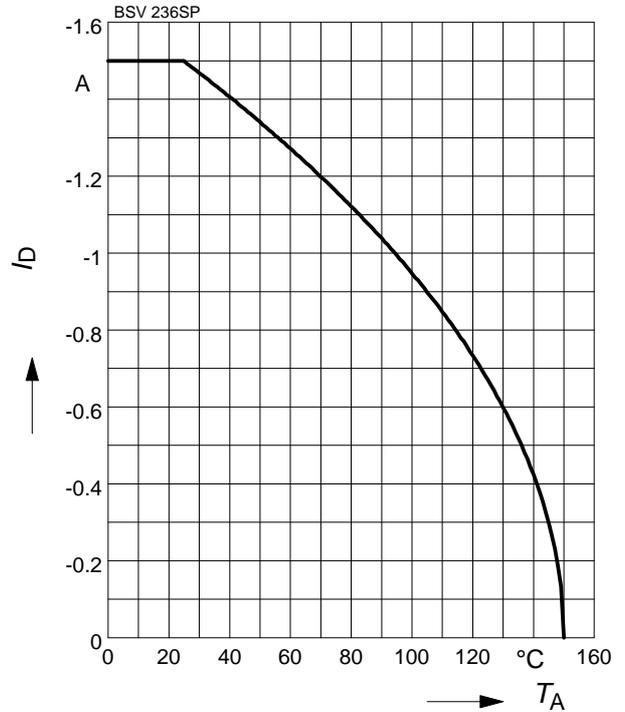
$$P_{tot} = f(T_A)$$



### 2 Drain current

$$I_D = f(T_A)$$

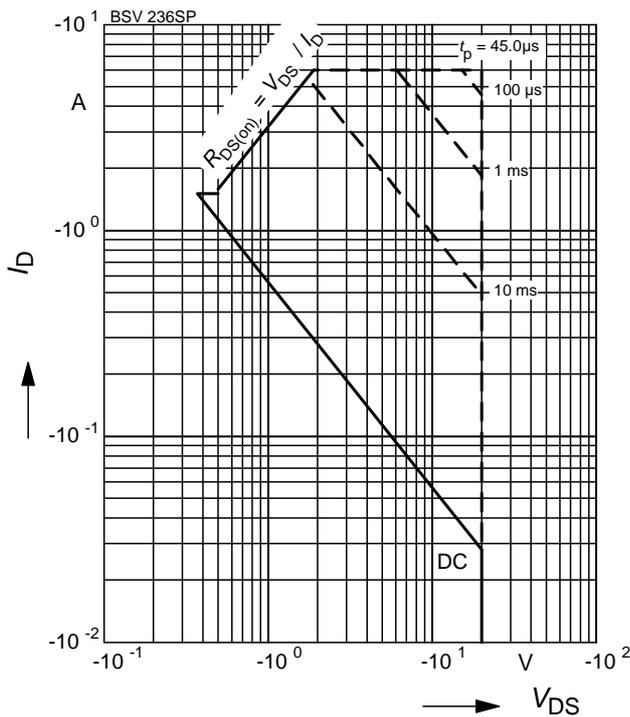
parameter:  $|V_{GS}| \geq 4.5 \text{ V}$



### 3 Safe operating area

$$I_D = f(V_{DS})$$

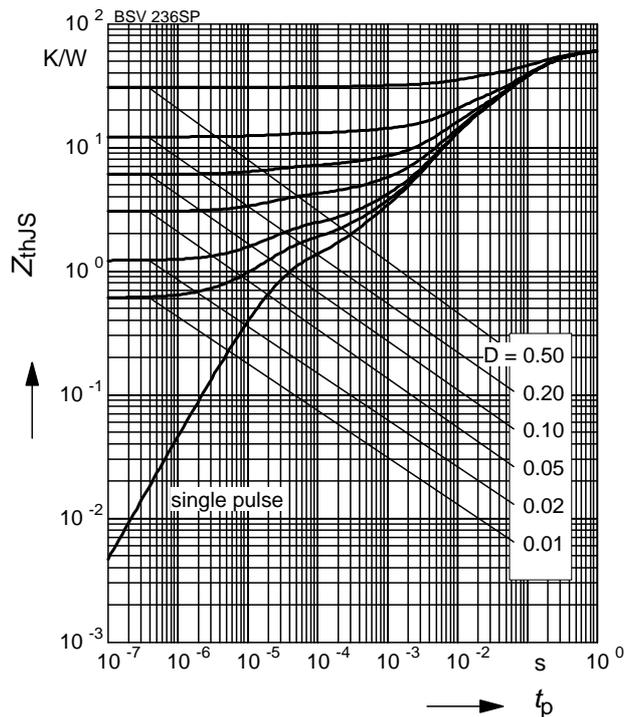
parameter:  $D = 0, T_A = 25 \text{ °C}$



### 4 Transient thermal impedance

$$Z_{thJS} = f(t_p)$$

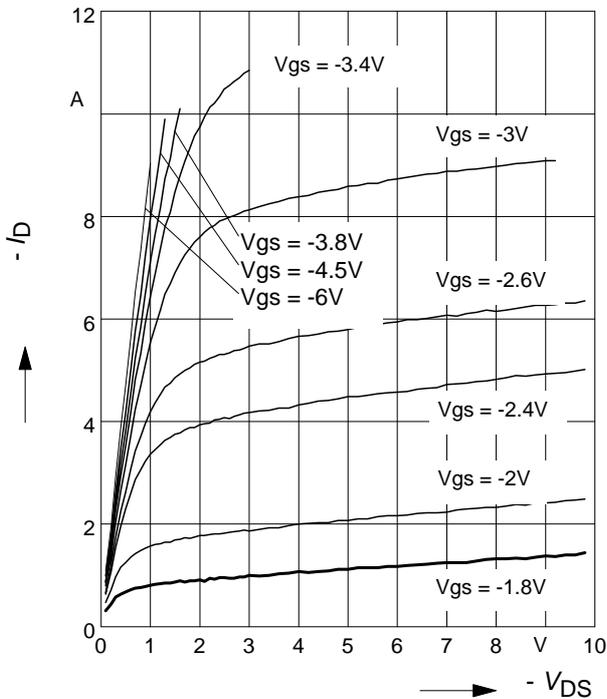
parameter:  $D = t_p/T$



**5 Typ. output characteristic**

$I_D = f(V_{DS}); T_j=25^\circ\text{C}$

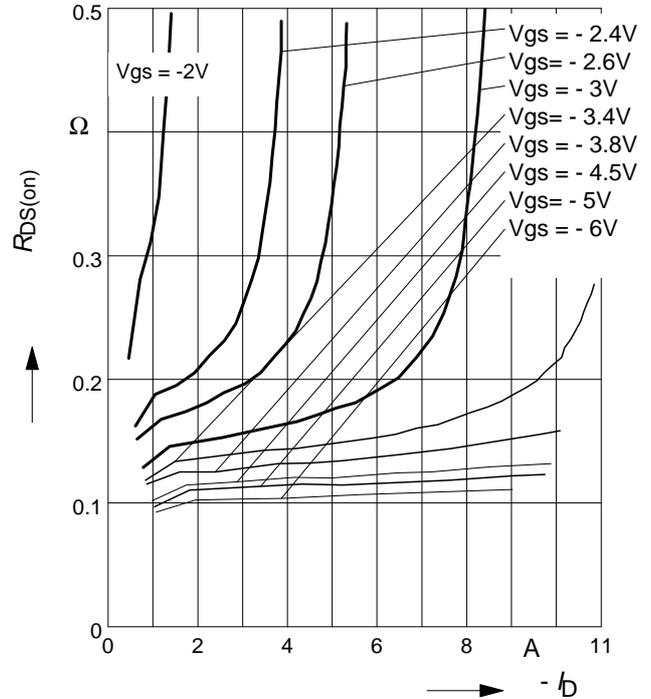
parameter:  $t_p = 80 \mu\text{s}$



**6 Typ. drain-source on resistance**

$R_{DS(on)} = f(I_D)$

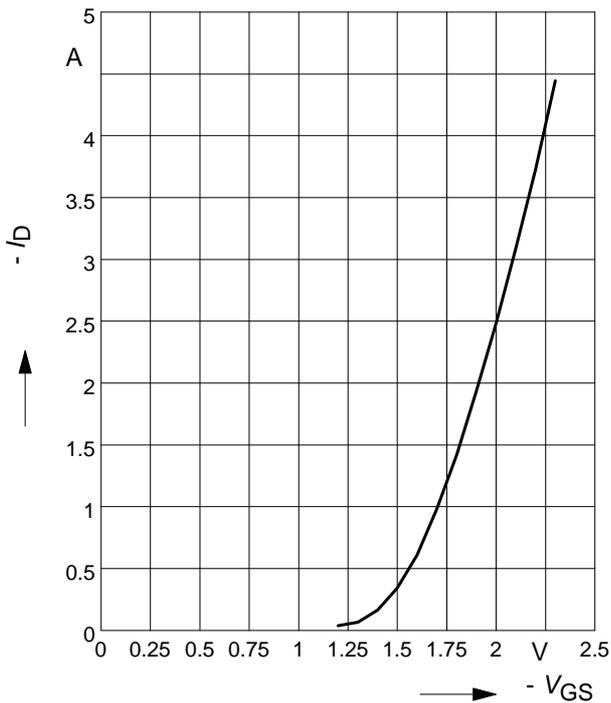
parameter:  $V_{GS}$



**7 Typ. transfer characteristics**

$I_D = f(V_{GS}); |V_{DS}| \geq 2 \times |I_D| \times R_{DS(on)max}$

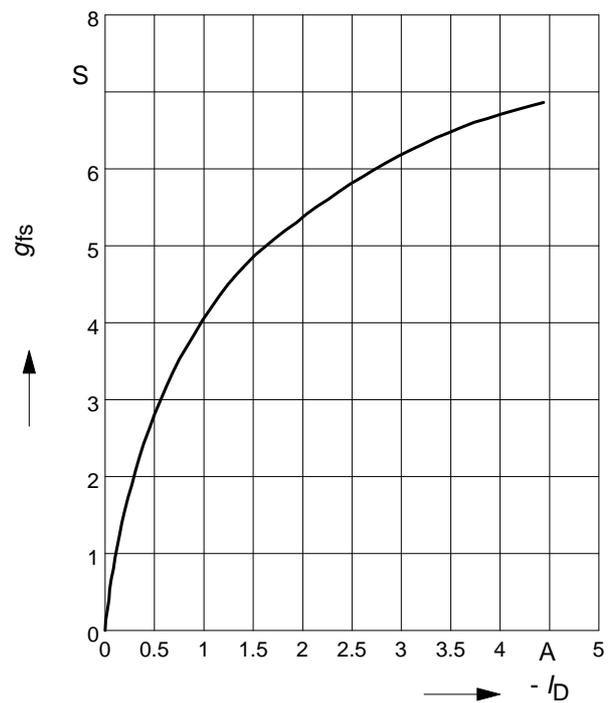
parameter:  $t_p = 80 \mu\text{s}$



**8 Typ. forward transconductance**

$g_{fs} = f(I_D); T_j=25^\circ\text{C}$

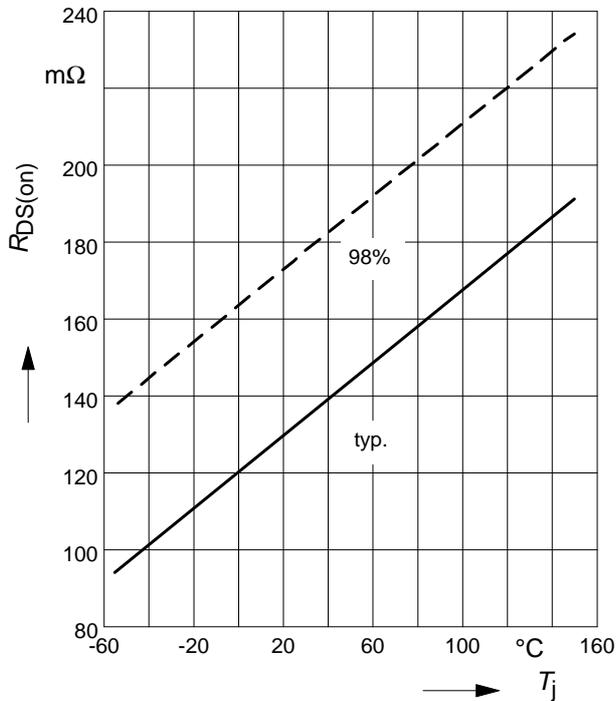
parameter:  $t_p = 80 \mu\text{s}$



**9 Drain-source on-resistance**

$$R_{DS(on)} = f(T_j)$$

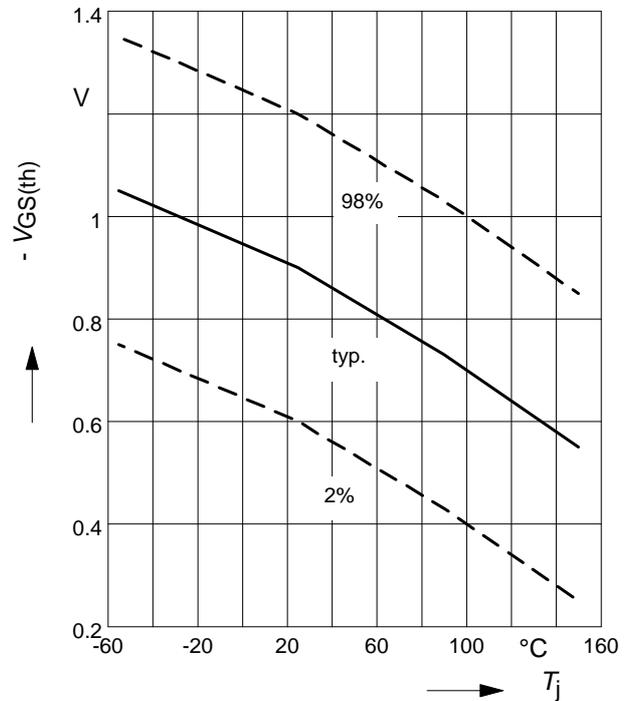
parameter:  $I_D = -1.5 \text{ A}$ ,  $V_{GS} = -4.5 \text{ V}$



**10 Gate threshold voltage**

$$V_{GS(th)} = f(T_j)$$

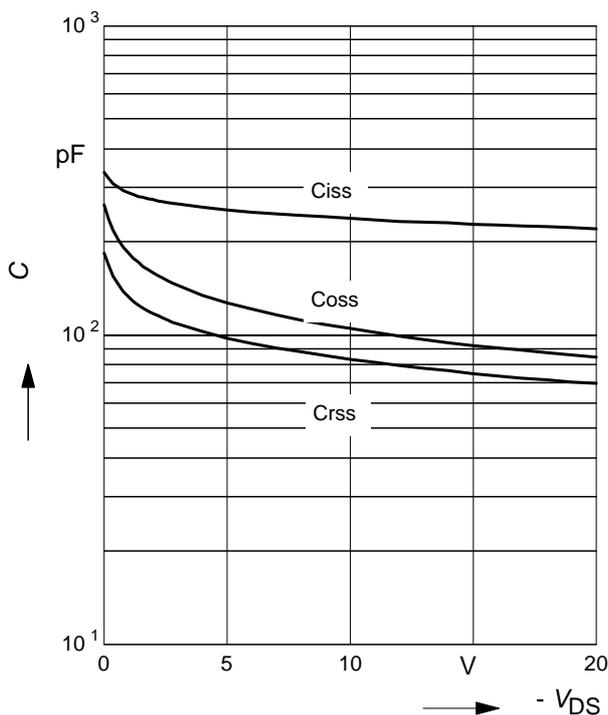
parameter:  $V_{GS} = V_{DS}$ ,  $I_D = -8 \mu\text{A}$



**11 Typ. capacitances**

$$C = f(V_{DS})$$

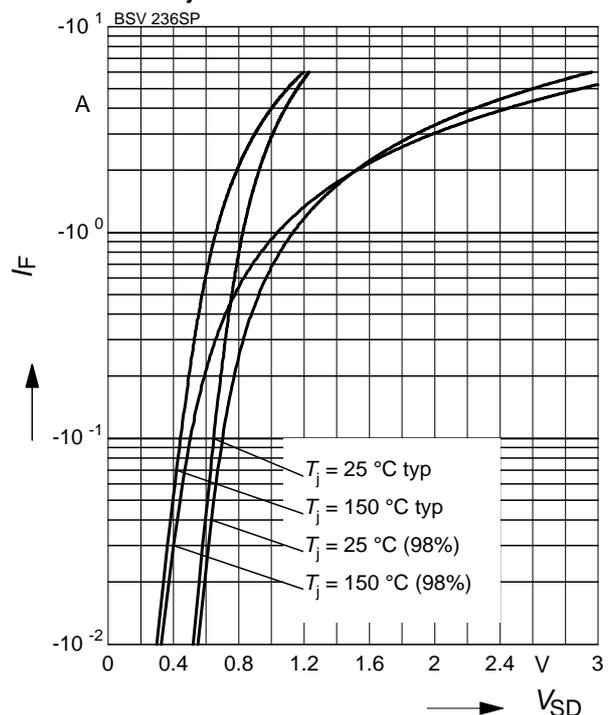
parameter:  $V_{GS}=0$ ,  $f=1 \text{ MHz}$



**12 Forward character. of reverse diode**

$$I_F = f(V_{SD})$$

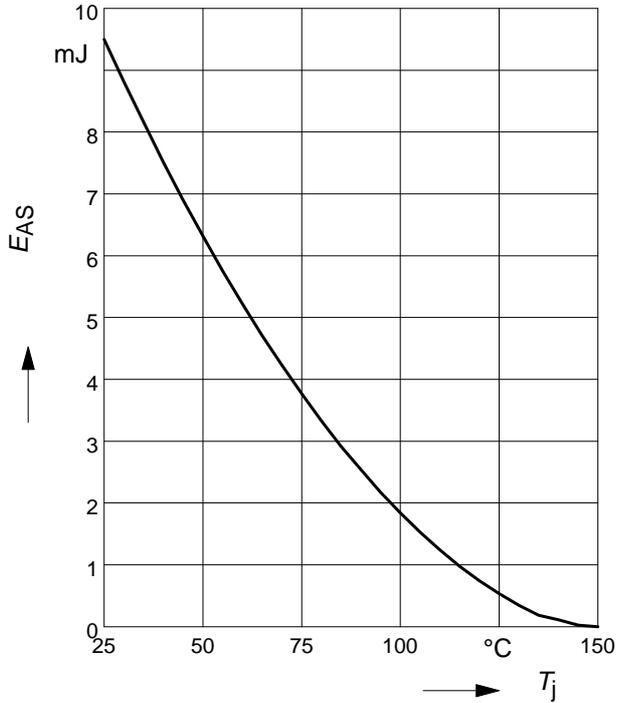
parameter:  $T_j$ ,  $t_p = 80 \mu\text{s}$



**13 Typ. avalanche energy**

$E_{AS} = f(T_j)$ , par.:  $I_D = -1.5\text{ A}$

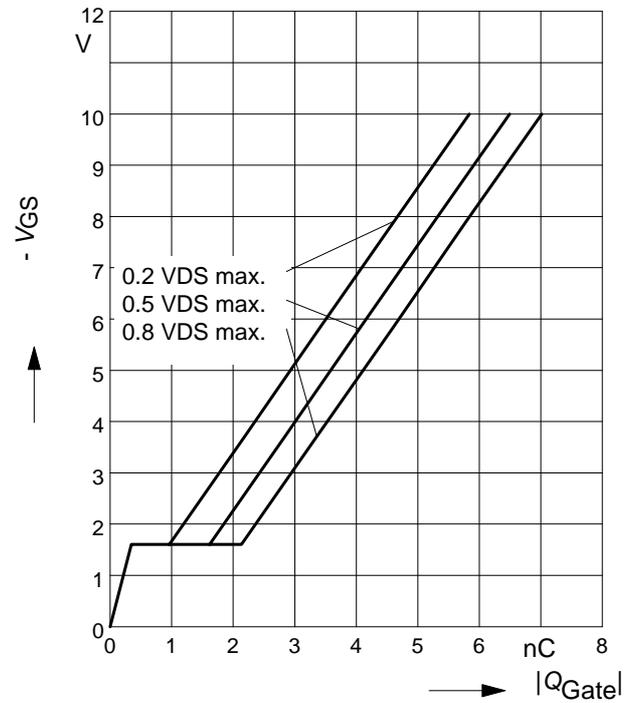
$V_{DD} = -10\text{ V}$ ,  $R_{GS} = 25\ \Omega$



**14 Typ. gate charge**

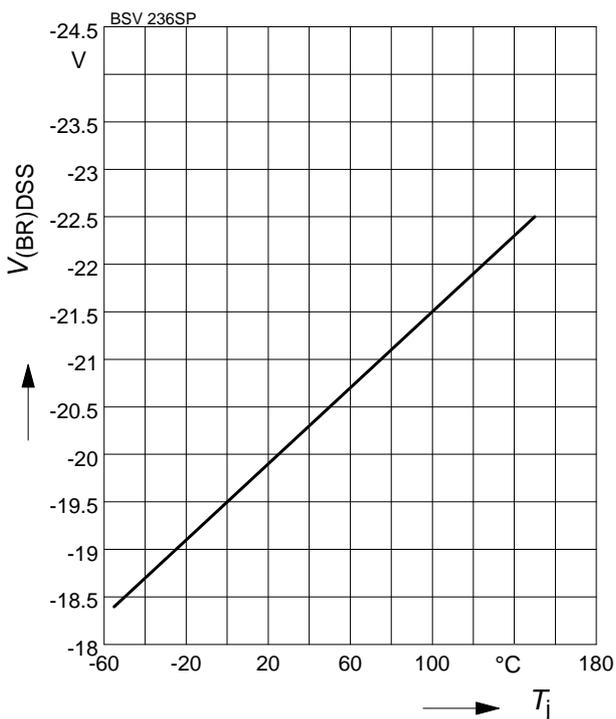
$|V_{GS}| = f(Q_{Gate})$

parameter:  $I_D = -1.5\text{ A}$  pulsed



**15 Drain-source breakdown voltage**

$V_{(BR)DSS} = f(T_j)$



**Published by**  
**Infineon Technologies AG**  
**81726 Munich, Germany**  
**© 2010 Infineon Technologies AG**  
**All Rights Reserved.**

**Legal Disclaimer**

The information given in this document shall in no event be regarded as a guarantee of conditions or characteristics. With respect to any examples or hints given herein, any typical values stated herein and/or any information regarding the application of the device, Infineon Technologies hereby disclaims any and all warranties and liabilities of any kind, including without limitation, warranties of non-infringement of intellectual property rights of any third party.

**Information**

For further information on technology, delivery terms and conditions and prices, please contact the nearest Infineon Technologies Office ([www.infineon.com](http://www.infineon.com)).

**Warnings**

Due to technical requirements, components may contain dangerous substances. For information on the types in question, please contact the nearest Infineon Technologies Office. Infineon Technologies components may be used in life-support devices or systems only with the express written approval of Infineon Technologies, if a failure of such components can reasonably be expected to cause the failure of that life-support device or system or to affect the safety or effectiveness of that device or system. Life support devices or systems are intended to be implanted in the human body or to support and/or maintain and sustain and/or protect human life. If they fail, it is reasonable to assume that the health of the user or other persons may be endangered.

Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



## JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели, кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: [ocean@oceanchips.ru](mailto:ocean@oceanchips.ru)

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А